

2017-2022年中国集成电路 封装行业全景调研及投资战略报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国集成电路封装行业全景调研及投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/G35327ZBK5.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路封装是伴随集成电路的发展而前进的。随着宇航、航空、机械、轻工、化工等各个行业的不断发展，整机也向着多功能、小型化方向变化。这样，就要求集成电路的集成度越来越高，功能越来越复杂。相应地要求集成电路封装密度越来越大，引线数越来越多，而体积越来越小，重量越来越轻，更新换代越来越快，封装结构的合理性和科学性将直接影响集成电路的质量。因此，对于集成电路的制造者和使用者，除了掌握各类集成电路的性能参数和识别引线排列外，还要对集成电路各种封装的外形尺寸、公差配合、结构特点和封装材料等知识有一个系统的认识和了解。以便使集成电路制造者不因选用封装不当而降低集成电路性能；也使集成电路使用者在采用集成电路进行征集设计和组装时，合理进行平面布局、空间占用，做到选型恰当、应用合理。

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国集成电路封装行业全景调研及投资战略报告》共十四章。首先介绍了集成电路封装行业市场发展环境、集成电路封装整体运行态势等，接着分析了集成电路封装行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路封装市场竞争格局。随后，报告对集成电路封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路封装行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 集成电路封装行业相关界定 13

第一节 行业相关定义 13

一、集成电路封装的定义 13

二、集成电路封装的性质及特点 14

第二节 集成电路封装行业发展历程及产业链 25

一、行业发展历程回顾 25

二、行业产业链分析 27

第三节 集成电路封装行业的地位分析 28

一、在第二产业中的地位 28

二、在GDP中的地位 28

第二章 中国集成电路封装行业发展概况分析 30

第一节 中国集成电路封装行业发展总体概况 30

第二节 中国集成电路封装产业发展成就 31

一、第一阶段 32

二、第二阶段 32

三、第三阶段 33

第三节 中国集成电路封装行业发展前景简析 33

第三章 集成电路封装行业宏观经济环境分析 35

第一节 全球经济环境分析 35

一、2016年全球经济运行概况 35

二、2017-2022年全球经济形势预测 37

第二节 中国宏观经济环境分析 49

一、2016年中国宏观经济运行概况 49

(一)宏观经济 49

(二)工业生产 51

(三)社会消费 52

(四)固定资产投资 53

(五)对外贸易 54

(六)居民消费价格指数 56

二、2017-2022年中国宏观经济趋势预测 57

第四章 2016年集成电路封装产业相关行业发展概况 60

第一节 上游产业市场发展分析 60

第二节 下游产业市场发展分析 61

第五章 2013-2016年中国集成电路封装行业发展概况 62

第一节 2013-2016年中国集成电路封装行业发展态势分析 62

第二节 2016年中国集成电路封装行业发展特点分析 64

一、技术上：引进和创新相结合 64

二、人才上：引进和培养相结合	65
三、资金上：资本运作是主要途径	65
第三节 2016年中国集成电路封装行业市场供需分析	65
第四节 2016年中国集成电路封装行业价格分析	66
第六章 2013-2016年中国集成电路封装行业整体运行状况	67
第一节 2013-2016年集成电路封装行业产销分析	67
第二节 2013-2016年集成电路封装行业盈利能力分析	68
第三节 2013-2016年集成电路封装行业偿债能力分析	68
第四节 2013-2016年集成电路封装行业营运能力分析	69
第七章 2016年中国集成电路封装产业政策环境分析	71
第一节 国际集成电路封装行业相关政策法规	71
第二节：国际集成电路封装行业相关政策解读	71
第三节 中国集成电路封装行业相关政策法规	72
第四节：中国集成电路封装行业相关政策解读	74
第八章 2016年全球集成电路封装行业市场整体运行状况	75
第一节 全球集成电路封装市场发展现状	75
第二节 全球集成电路封装行业市场供需分析	75
第三节 金融危机对全球集成电路封装行业市场整体运行的影响	75
第九章 中国集成电路封装进出口现状与预测	76
第一节 2013-2016年集成电路封装历史出口总体分析	76
一、集成电路封装进口总量历史汇总	76
二、2013-2016年集成电路封装出口总量历史汇总	77
第二节 集成电路封装历史出口月度分析	77
一、集成电路封装进口总量月度走势	77
二、集成电路封装出口总量月度走势	78
第三节 集成电路封装出口量预测	78
一、集成电路封装进口总量预测	78
二、集成电路封装出口总额预测	79

第四节 集成电路封装出口价格预测 79

第十章 2013-2016年中国集成电路封装产业行业重点区域运行分析 80

第一节 2013-2016年华东地区集成电路封装行业运行情况 80

- 一、华东地区集成电路封装行业产销分析 80
- 二、华东地区集成电路封装行业盈利能力分析 80
- 三、华东地区集成电路封装行业偿债能力分析 81
- 四、华东地区集成电路封装行业营运能力分析 82

第二节 2013-2016年华南地区集成电路封装行业运行情况 83

- 一、华南地区集成电路封装行业产销分析 83
- 二、华南地区集成电路封装行业盈利能力分析 83
- 三、华南地区集成电路封装行业偿债能力分析 84
- 四、华南地区集成电路封装行业营运能力分析 85

第三节 2013-2016年华中地区集成电路封装行业运行情况 86

- 一、华中地区集成电路封装行业产销分析 86
- 二、华中地区集成电路封装行业盈利能力分析 86
- 三、华中地区集成电路封装行业偿债能力分析 87
- 四、华中地区集成电路封装行业营运能力分析 88

第四节 2013-2016年华北地区集成电路封装行业运行情况 89

- 一、华北地区集成电路封装行业产销分析 89
- 二、华北地区集成电路封装行业盈利能力分析 89
- 三、华北地区集成电路封装行业偿债能力分析 90
- 四、华北地区集成电路封装行业营运能力分析 92

第五节 2013-2016年西北地区集成电路封装行业运行情况 92

- 一、西北地区集成电路封装行业产销分析 92
- 二、西北地区集成电路封装行业盈利能力分析 93
- 三、西北地区集成电路封装行业偿债能力分析 93
- 四、西北地区集成电路封装行业营运能力分析 94

第六节 2013-2016年西南地区集成电路封装行业运行情况 95

- 一、西南地区集成电路封装行业产销分析 95
- 二、西南地区集成电路封装行业盈利能力分析 95
- 三、西南地区集成电路封装行业偿债能力分析 96

四、西南地区集成电路封装行业营运能力分析	97
第七节 2013-2016年东北地区集成电路封装行业运行情况	98
一、东北地区集成电路封装行业产销分析	98
二、东北地区集成电路封装行业盈利能力分析	98
三、东北地区集成电路封装行业偿债能力分析	99
四、东北地区集成电路封装行业营运能力分析	100
第八节 主要省市集中度及竞争力分析	101
第十一章 2013-2016年中国集成电路封装行业市场竞争格局分析	103
第一节 集成电路封装行业主要竞争因素分析	103
一、行业内企业竞争	103
二、潜在进入者	103
三、替代产品威胁	104
四、供应商议价能力	104
五、需求客户议价能力	104
第二节 集成电路封装企业国际竞争力比较	104
一、生产要素	104
二、市场需求	105
三、关联行业	105
四、企业结构与战略	106
五、政府扶持力度	106
第三节 集成电路封装行业竞争格局分析	107
一、集成电路封装行业集中度分析	107
二、集成电路封装行业竞争程度分析	107
第四节 集成电路封装行业竞争策略分析	107
一、宏观经济对行业竞争格局的影响	107
二、2016年集成电路封装行业竞争策略分析	107
三、2017-2022年集成电路封装行业竞争格局展望	108
第十二章 中国集成电路封装行业重点企业竞争力分析	109
第一节 江苏长电科技股份有限公司	109
一、公司基本情况	109

二、公司主要财务指标分析 109

(一)企业偿债能力分析 109

1、资产负债率 109

2、产权比率 110

3、已获利息倍数 111

(二)企业运营能力分析 112

1、固定资产周转次数 112

2、流动资产周转次数 113

3、总资产周转次数 114

(三)企业盈利能力分析 115

三、公司投资情况 116

四、公司未来战略分析 117

第二节 南通富士通微电子股份有限公司 117

一、公司基本情况 117

二、公司主要财务指标分析 118

(一)企业偿债能力分析 118

1、资产负债率 118

2、产权比率 119

3、已获利息倍数 119

(二)企业运营能力分析 120

1、固定资产周转次数 120

2、流动资产周转次数 121

3、总资产周转次数 122

(三)企业盈利能力分析 123

三、公司投资情况 124

四、公司未来战略分析 124

第三节 天水华天科技股份有限公司 125

一、公司基本情况 125

二、公司主要财务指标分析 126

(一)企业偿债能力分析 126

1、资产负债率 126

2、产权比率 127

3、已获利息倍数	128
(二)企业运营能力分析	129
1、固定资产周转次数	129
2、流动资产周转次数	130
3、总资产周转次数	130
(三)企业盈利能力分析	131
三、公司投资情况	132
四、公司未来战略分析	133
第四节 飞思卡尔半导体(中国)有限公司	133
一、公司基本情况	133
二、公司主要财务指标分析	133
(一)企业偿债能力分析	133
1、资产负债率	133
2、产权比率	134
3、已获利息倍数	135
(二)企业运营能力分析	136
1、固定资产周转次数	136
2、流动资产周转次数	137
3、总资产周转次数	138
(三)企业盈利能力分析	139
三、公司投资情况	140
四、公司未来战略分析	141
第五节 江苏新潮科技集团有限公司	141
一、公司基本情况	141
二、公司主要财务指标分析	141
(一)企业偿债能力分析	141
1、资产负债率	141
2、产权比率	142
3、已获利息倍数	143
(二)企业运营能力分析	144
1、固定资产周转次数	144
2、流动资产周转次数	145

3、总资产周转次数 146

(三)企业盈利能力分析 147

三、公司投资情况 148

四、公司未来战略分析 148

第十三章 中国集成电路封装行业投资分析及建议 149

第一节 投资机遇分析 149

一、中国经济的率先复苏对行业的支撑 149

二、集成电路封装行业企业的竞争优势 149

三、行业内优胜劣汰速度加快 150

第二节 投资风险分析 151

一、同业竞争风险 151

二、市场贸易风险 151

三、行业金融信贷市场风险 151

四、产业政策变动风险 152

第三节 行业应对策略 152

一、把握国家宏观政策契机 152

二、战略合作联盟的实施 153

三、企业自身应对策略 153

第四节 重点客户战略的实施 154

一、实施重点客户战略的必要性 154

二、合理确立重点客户 154

三、强化重点客户的管理 155

四、对重点客户的营销策略 156

五、实施重点客户战略中需重点解决的问题 156

第十四章 2017-2022年中国集成电路封装行业发展前景及趋势分析 158 (ZY LII)

第一节 2017-2022年中国集成电路封装行业发展前景及趋势 158

第二节 2017-2022年中国集成电路封装行业市场预测分析 159

第三节 2017-2022年中国集成电路封装行业进出口预测分析 160

第四节 2017-2022年中国集成电路封装行业技术发展方向分析 161

第五节 2017-2022年中国集成电路封装行业市场盈利预测分析 162

第六节 研究结论 163 (ZY LII)

图表目录：

图表 1：集成电路行业产业链 27

图表 2：2015年集成电路封装行业产值在第二产业中所占的地位 28

图表 3：2015年集成电路封装行业在GDP中所占的地位 28

图表 4：2011-2015年我国集成电路封装行业产值及增长对比 31

图表 5：2017-2022年我国集成电路封装行业产值预测图 33

图表 6：2011-2015年我国季度GDP增长率 50

图表 7：2011-2015年三大产业增加值季度同比增长变化 50

图表 8：2011-2015年工业增加值月度同比增长率 51

图表 9：2011-2015年社会消费品零售总额月度同比增长率(%) 52

图表 10：2011-2015年固定资产投资完成额月度累计同比增长率 54

图表 11：2011-2015年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率 55

图表 12：2011-2015年居民消费价格指数 57

图表 13：集成电路封装在IC制造产业链中的位置 62

图表 14：2011-2015年我国集成电路封装行业资产合计及增长对比 63

图表 15：2011-2015年我国集成电路封装行业销售收入及增长对比 67

图表 16：2011-2015年我国集成电路封装行业利润总额及增长对比 68

图表 17：2011-2015年我国集成电路封装行业资产负债率及增长对比图 69

图表 18：2011-2015年我国集成电路封装行业总资产周转率及增长对比图 69

图表 19：2011-2015年我国集成电路行业进口及增长对比 76

图表 20：2011-2015年我国集成电路行业出口及增长对比 77

图表 21：2017-2022年我国集成电路行业进口预测图 78

图表 22：2017-2022年我国集成电路行业出口预测图 79

图表 23：2011-2015年华东地区集成电路封装行业盈利能力对比图 80

图表 24：2011-2015年华东地区集成电路封装行业资产负债率对比图 81

图表 25：2011-2015年华东地区集成电路封装行业负债与所有者权益比率对比图 82

图表 26：2011-2015年华东地区集成电路封装行业营运能力对比图 82

图表 27：2011-2015年华南地区集成电路封装行业盈利能力对比图 84

图表 28：2011-2015年华南地区集成电路封装行业资产负债率对比图 84

图表 29：2011-2015年华南地区集成电路封装行业负债与所有者权益比率对比图 85

图表 30：2011-2015年华南地区集成电路封装行业营运能力对比图 86

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/G35327ZBK5.html>